证券代码：300134 证券简称：大富科技

**深圳市大富科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2016-04

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中邮基金 曹思  东兴证券 程远、余江  长江证券 顾睿远、赵瑞娟、于换涛  国海证券 张翠翠 |
| 时间 | 2016-6-1 14:00 – 17:00 |
| 地点 | 大富科技[沙井厂区A2栋3楼319会议室](x-apple-data-detectors://1) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长助理肖竞、董事会秘书林晓媚等相关业务负责人 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **本次活动的主题是“34.5亿布局OLED、USB 3.1 Type-C等定增项目，布局未来三年高成长产业”。**  **现场交流主要内容**  **一、公司的定增项目锁定在这些新兴高成长行业的原因？**  答：自成立以来，公司致力于打造精密机械与电子产品的共性制造平台，从以滤波器为代表的射频产品和精密结构件入手，拥有成型、加工、表面处理、电子装配等近五十种成熟精密制造工艺，可以为客户提供从原材料进厂到最终成品出厂的一站式服务。公司的平台发展战略使得自身可以摆脱对特定产品、特定工艺或特定行业的依赖，有能力选择进入更多新兴市场。  为了充分发挥公司共性制造平台优势，优化产品/业务布局，提升公司抗周期能力，公司在发展R（通信业务）的同时，拓展了E（电子消费品）和A（新能源汽车）两个业务领域，目前已拥有消费类电子、射频模块、汽车部件的关键工艺和设计制造能力，正在为上述领域中数家全球排名前三的客户批量提供精密机电产品。本次非公开发行股票募集资金项目为柔性OLED显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目及补充流动资金项目，募投项目有助于进一步落实公司的战略产业布局，不断拓展新的蓝海领域；实现产品和服务多元化，增强核心客户粘性，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，获得更大的市场份额。。  2015年，随着新业务的不断发展，ERA三大业务的销售收入占比也因此进行调整，业务布局初见成效。通信业务的销售收入比重有所降低，销售收入同比下降了31.88％；消费类电子业务全力加速，销售收入大幅提升，当期实现销售收入34,169.90万元，同比增加了957.48％；汽车零部件业务收入也逐步增长，当期实现销售收入9,072.22万元，同比增加了313.08％。  **二、公司此次定增项目的市场前景，以及对大富科技今后三年业绩的影响？**  **答：**公司此次定增主要投向柔性OLED、精密金属结构件产业化项目、USB3.1 Type-C连接器产业化项目，有机会加快切入千亿规模的新兴市场。  1）柔性OLED项目：OLED下一代显示器目前正在加速取代液晶显示器的过程中，根据权威调查机构UBI Research的预测，OLED产业在未来五年的年复合增长率将达到46%，2020年达670亿美元。中国正在建设或已经达产的的OLED产线超过十条，日韩也正在加速OLED产线扩充，全球最大的OLED屏幕制造设备生产商Applied Materials今年二季度订单激增近3倍，相当于去年一年的订单量，反映了下游模组企业建设的旺盛状况。  2）USB 3.1 Type C项目：USB 3.1 Type C连接器具有高达10Gbps的连接速度和可大电流充电、双面插拔等各项优势，即将取代现有笔记本、平板、手机等各类电子产品上的USB或lightening等接口，预计未来将成为市场统一的标准。公司经过近几年的培育，该连接器及配套线缆的研发及市场已经日臻成熟，预计于2016年下半年开始逐渐上量。目前，苹果MacBook等笔记本产品、诺基亚N1等平板、华为P9等数十款手机以及Sandisk优盘等多种配件已经采用USB 3.1 Type C连接器。  3）精密金属结构件项目：在消费电子领域，主要的金属结构件产品为各类中框、边框、外壳等零部件。随着苹果掀起的金属化浪潮，在2015年遍及各个终端品牌厂商，金属外壳已经成为各品牌手机的标配，整个手机金属结构件市场逾千亿元。目前，手机的金属化正在急速加快，中低端塑胶厂商的接连倒闭从另一个侧面反映出金属化速度的加快。同时，低端手机的金属化速度也高于预期，大量采用金属外壳的低于1000元售价的国民手机已经上市。这一趋势使得手机金属结构件供应商需有能力提供不同档次，不同价位的产品，以满足不同档次手机的需求。  **三、公司在定增项目是否有前期技术、市场客户等方面的储备？**  答：公司围绕着精密机电共性制造平台，纵向上，不断完善供应链的垂直整合平台，建立自原材料至最终产品的完整产业链，为客户提供一站式的低成本、高品质服务；横向上，不断丰富供应链每一环节的工艺，尤其是前瞻性研发先进工艺，为客户提前准备好所需工艺和产品。  1）柔性OLED项目：公司投资此项目的战略意图是完善共性制造平台的“加工”环节，通过引入电化学加工和柔性基底的卷到卷加工等独特的工艺，补充公司在机械工艺以外的新工艺。同时，新工艺的引入使得公司有能力制造下一代柔性电子以及新能源领域的一系列产品，在项目最终目标产品完成产业化之前这一时间段内提供丰富的过渡产品，使得项目从前期就具备可量产的盈利产品，实现良性循环。  公司在此项目上已经掌握了柔性基底的卷到卷加工、柔性基底上的精密金属图形制作、电化学加成减成复合工艺等多项先进技术，申请发明专利15项，其中4项为PCT专利。这些先进技术和工艺将是下一代柔性电子产品，包括柔性显示屏、移动办公柔性设备、可穿戴设备的关键，同时也可望成为制备新能源汽车安全电池核心材料的必备工艺。此外，通过独特的精密电化学加成减成复合工艺，公司全面掌握了AMOLED显示模组制造过程中蒸镀环节必需的金属掩膜板核心制作技术，且成功突破了限制掩膜板孔径减小的关键瓶颈，掩膜板最小开孔精度达到20-25μm，可将OLED物理显示分辨率提高至420ppi，超越国际同行水平。  随着定增项目的实施，公司的精密掩膜板不仅有机会在国内面板制造商迅速实现国产替代，凭借其在开孔精度方面的优势，还有望与目前占据主要份额的大日本印刷、凸版印刷等企业竞争，获得日韩面板企业的订单。  2）USB 3.1 Type C项目：公司投资此项目的战略意图是完善共性制造平台的“成型”环节，使得公司在成型环节上除了拥有传统的压铸、锻压等工艺之外，进一步拥有了精密拉伸、冲压、涨管技术，实现了对共性制造平台的良好补充。同时，这些工艺在公司所在的电子、通信、汽车零部件三个领域均具有极为广泛的应用前景。  公司现已拥有全球独家的制管技术和全球领先的涨管、冲压、拉伸工艺，是国内为数不多的可生产高品质USB 3.1 Type C连接器的厂家之一。自2015年起，公司产品已经为全球知名智能终端厂商提供包括笔记本电脑、手机等在内的量产配套，持续稳定供货。  3）精密金属结构件项目：公司投资此项目的战略意图是巩固和加强共性制造平台的精密机加工优势，同时拓展该类工艺在消费电子、汽车零部件等领域的下游应用。  公司一方面继承和完善原有优势的CNC加工工艺，可为中高档手机提供CNC加工铝挤型材的金属结构件，同时积极开发各类新工艺，现已经覆盖从锻压到冲压到压铸的系列工艺，可按照客户需求提供不同档次和价位的全系列产品线，2014年起已经为多个国内外手机品牌批量供货。同时公司还与客户一起提前开发旋压等多种前沿工艺。  公司的另一大优势是借助于关联公司配天的设备定制能力。对于大批量、高精密、低成本的生产等要求，定制化高效率高精度的生产装备在生产过程中的优势更加突出。配天拥有业界独创的四面卧式加工设备，能大幅度提高加工效率，确保加工精度和良率。公司将结合实际需求，使用更多新型专用设备在产品的制造过程中，以保持公司在这一领域的领先性和竞争力。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2016-6-1 |